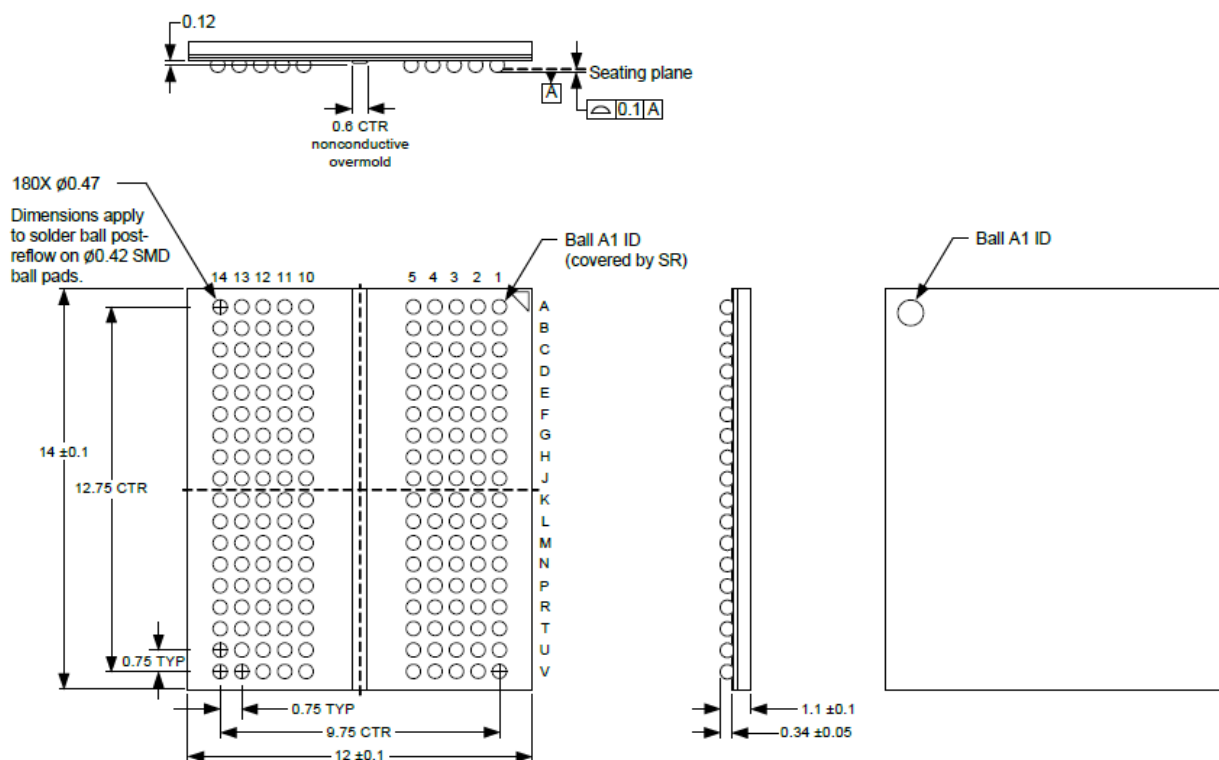


IQC 檢驗重點

料號	10HB3-746256-30R	品名規格	GDDR6X MT61K256M32JE-21:T MICR SMD FBGA180 256M*32 8GB 21Gb/S
零件樣品圖：		外觀文字面檢驗重點：	
		<p>請指出何者可變動CHANGEABLE(藍色)，何者不可變動UNCHANGEABLE(紅色)，並附加說明代表意義</p> <ol style="list-style-type: none"> Company Logo (不可變) 00: Date code(可變) T: Die revision (不可變) 7: Country of diffusion (不可變) 7: Country of encapsulation (不可變) D8BGX: Coded part number (不可變) R7ZR: Scribe(可變)  : QR code (不可變)  : PIN 1(不可變) PIN1點中填滿紋路方向可變 	

機構尺寸工程圖：

Figure 2: 180-Ball FBGA



- Notes:
- Package dimension specification is compliant to JC11 MO328 Variation PBGA-B180[252]_I0p75-R12p0x14p0Z#-C0p525Z0p22.
 - All dimensions are in millimeters.

IQC電氣、機構檢驗重點：

- 量測各部尺寸須與規格值相符。
- 檢視產品外觀，表面無異物，且不得有任何破損及變形。

μ-EDX 有害物質檢測：

μ-EDX 需依照HCSR 有害物質管制規範實施檢測，並參照FP-0743-05-03 IQC EDX Test Guide 規範。

Date : 2020/08/21	Rev.00	首次發行
Date : 2020/08/31	Rev.01	更新品名規格